

目 錄

1. 押出機模頭構造與高速化的設計.....	42
2. 矽烷偶合劑原理與應用.....	48
3. NBR 系橡膠的最新發展.....	56
4. 射出成型的塑膠光學零件.....	61
5. 熱熔膠用原材料與配製.....	69
6. 熱可塑彈性體的射出成型.....	77
7. 低溫耐衝擊 PC 的開發.....	83
8. 充填白烟之橡膠的加硫.....	88
產官學專欄.....	96

發行人：謝立生

出版登記：行政院新聞局局版台誌字第4900號

編輯人：本刊編輯委員會

印刷者：福村美術印刷廠有限公司

出版者：高分子工業雜誌社

社務顧問：林永瑞

地址：台北市中正區羅斯福路一段10號604室

電話：02-23964083

傳真：02-23942691

郵政劃撥：1030867-5 帳戶：高分子工業雜誌社 一年期 1800元

E-mail:lisun117@yahoo.com.tw

http://tw.myblog.yahoo.com/lisun117

香港地區訂購請洽：廣彙貿易公司期刊部 TEL:25420245

中華郵政臺字第一八二五號執照登記為雜誌交寄